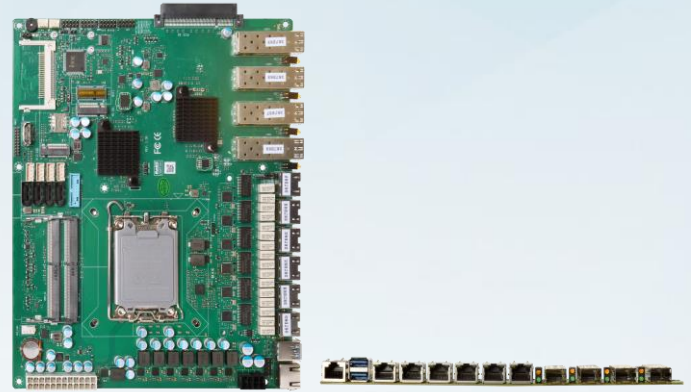




AD610C6L (R100)

产品特点

- * 主板可搭配 H610/H670/Q670 高速芯片组，支持 LGA1700 Intel 12th 和 13th i3-i5-i7-i9/Pentium/Celeron CPU；
 - * 2*DDR4 SODIMM 260 Socket 内存插槽最大支持 64G
 - * 6 个 Intel 2.5G 网卡芯片，LAN1 和 LAN2，LAN3 和 LAN4 支持二组 Bypass 功能，4 x SFP 10G(Intel XL710-BM2,可选 2 x SFP 10G, Intel X710-BM2)
 - * 1 个 PCIe_8X(Pcie5.0_x8 协议)扩展卡槽
 - * 三个 M.2 接口，分别支持 WIFI/BT、4G/5G 和 NVMe（可选 SATA）协议硬盘
 - * 支持多系统（Windows10, Windows11, Linux）
- 可广泛应用于网络安全、机器视觉、视频监控、数据采集、智能交通、物联网、防火墙、路由器、流量控制等其它行业场景。



产品规格

处理器系统	Intel 12 代 Alder Lake-S 系列/13 代 Raptor Lake-s 系列，LGA1700，TDP 65W
	EFI BIOS
内存	2 x DDR4 SO-DIMM，最大 64GB
存储	1 x M.2 M-Key 2280(NVMe PCIe 3.0_x4) 存储接口（H610 芯片时不支持 NVMe）
	4 x SATA3.0 接口（H610 时，不支持 RAID；H670/Q670 时，支持 RAID0/1/5/10）
	1 x CF 卡接口（可选，默认是 SATA3.0，用 CF 卡时要少 1 个 SATA3.0）
显示	1 x HDMI2.0 接口，支持 4096x2160@60Hz、1 x HDMI2.0 排针，支持 4096x2160@60Hz
板边 I/O 接口	1 x RJ45 CONSOLE，2 x USB3.2
	6 x LAN 接口（i226；LAN1-2、LAN3-4 支持 ByPASS）
	4 x SFP 10G(Intel XL710-BM2,可选 2 x SFP 10G, Intel X710-BM2)
扩展接口/功能	TPM2.0 可选，默认没有
	1 x USB2.0 2x5Pin，间距 2.54mm、1 x USB3.2 2x10Pin，间距 2.0mm
	1 x PCIe_8X(Pcie5.0_x8 协议)，H610 芯片时不支持
	1 x M.2 E-Key（PCIe3.0/2.0 协议，支持 WIFI/BT 模块）
	1 x M.2 B-Key（USB2.0/USB3.0 协议，支持 4G/5G 模块）；1 x Micro SIM 卡槽
	1 x COM 排针，2x5Pin，间距 2.54mm
	1 x 4Pin 智能温控 CPU 风扇，2 个系统风扇
电源	ATX 24+8 Pin 电源，300W 以上
工作环境	工作温度：-20℃ ~ +60℃；工作湿度：5% ~ 90%
	存储温度：-40℃ ~ +85℃；存储湿度：5% ~ 90%
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	255 x 210 mm
重量	约 500g

